



2023 1228

<http://www.sse.com.cn/>

<http://www.cnstock.com>

<http://www.stcn.com>

<http://www.jjckb.cn>

<https://www.cs.com.cn>

<http://www.zqrb.cn>

		A	
		40,775.0000	
	23.76%		
/		52.00	/
			8,155,000
	2%	424,060,000.00	
		24	

			021-38676888
			021-23187958
			010-60838692

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席）

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书摘要》之盖章页）



(此页无正文,为《华岭半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页)

联席主承销商:中信证券股份有限公司

2023年7月31日



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023 年 12 月 31 日



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2023年 7 月 31 日

